**集成电路企业政策需求征集表**

**公司名称：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 遇到的问题 | 解决问题的措施及政策建议 |
| 人才方面  (薪酬、住房、培训、招聘等) |  |  |
| 研发方面(流片、量产、测试设备、EDA软件等) |  |  |
| 资金方面(融资、贷款等) |  |  |
| 财税方面(集成电路企业认定、税收抵扣、研发费用抵扣等) |  |  |
| 进出口方面(进出口退税、通关手续等) |  |  |
| 市场方面(市场推广、竞争等) |  |  |
| 其他方面痛点、难点 |  |  |